



UNIVERSITÀ DI PAVIA
Dipartimento di
Ingegneria Industriale
e dell'Informazione

Il Direttore
Prof. Riccardo Bellazzi

Titolo X Classe 4
Fascicolo n. 1775 Anno 2021
Allegato 1

OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra MEPA (con preventivo già acquisito) – Fabbricazione chip in tecnologia TSMC 180– IMEC.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- **PREMESSO** che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione ha necessità di procedere alla fabbricazione chip in tecnologia TSMC 180 per esigenze di ricerca del Prof. Piero Malcovati;
- **RICHIAMATO** l'art.32 (*Fasi delle procedure di affidamento*), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (*Codice dei contratti pubblici*) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **VISTO** l'art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.;
- **ACCERTATA** l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per i beni richiesti;
- **VISTO** l'art. 4 del Decreto Legge 29/10/2019 n. 126 conv. dalla L. 159/2019 ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca;
- **ACQUISITO** il preventivo dell'operatore IMEC, individuato dal Prof. Piero Malcovati, mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per il bene in oggetto l'importo di € 4.750,00 (IVA esclusa) (*Allegato 1: preventivo*);
- **ACCERTATA** la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e la compatibilità dell'importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter procedere ad affidamento diretto;
- **RICHIAMATO** l'art.1 comma 1, lett.a) della Legge n. 120/2020;
- **RICHIAMATO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (*Poteri di spesa*);
- **ACQUISITO** il CIG n. **Z383107013**;



UNIVERSITÀ DI PAVIA
Dipartimento di
Ingegneria Industriale
e dell'Informazione

Il Direttore
Prof. Riccardo Bellazzi

- **ACCERTATA** la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

- di autorizzare, ai sensi dell'art.1 comma 1, lett.a) della Legge n. 120/2020;
- l'affidamento diretto all'operatore IMEC della fabbricazione chip in tecnologia TSMC 180;
- di nominare la dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto del Prof. Piero Malcovati, richiedente l'acquisto;
- di far gravare la relativa spesa quantificata in € 5.795,00 (già comprensivi di IVA) sui progetti "**BOMAINVE**" e "**BONIDIAL**" del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2021.

Pavia, data della sottoscrizione digitale

IL DIRETTORE

Prof. Riccardo BELLAZZI

(Documento firmato digitalmente)